

平成 30 年 6 月 28 日

近畿大学工学部産学官連携推進協力会
会 員 各 位

近畿大学工学部
近畿大学次世代基盤技術研究所

近畿大学工学部研究公開フォーラム 2018 出展募集のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近畿大学工学部では研究公開フォーラム 2018 を広島市内にて、下記の通り開催することとなりました。今回も例年通り、近畿大学工学部の教員の研究成果発表とともに、産学官連携推進協力会会員の研究成果・新製品の紹介等の展示を行います。

是非この機会に貴社の製品ならびに研究成果の展示をいただきたく、ご案内を送付させていただきますので積極的なご参加を賜りますようお願い申し上げます。

展示をご希望の場合は、別紙「出展申込書」にて、**7月13日(金)**までにお申し込みください。

なお、ご希望者が多数の場合は、別途調整させていただくこともありますので、予めご了承願います。

敬具

記

1. 日 時 平成 30 年 10 月 15 日(月) 13:00~17:00 (交流会 17:10~18:30)
2. 場 所 広島国際会議場(広島市中区中島町 1-5 平和記念公園内)
※昨年からの会場が変更になりました。
3. プログラム (予定)
 - (1) 主催者挨拶、来賓挨拶 13:00~13:20
 - (2) 特別講演 13:20~14:20
「富士通のものづくりにおける AI・データ活用」
株式会社富士通研究所
デジタル共創プロジェクト 製造グループ ディレクター 澁谷 利行 氏
 - (3) 研究発表 14:30~15:30
 - 1) 「知能計測工学研究センター紹介」
近畿大学次世代基盤技術研究所 所長
知能計測工学研究センター センター長・教授 栗田 耕一
 - 2) 「人工知能 AI に見る基本原理とその実務応用の可能性例の紹介」
工学部 電子情報工学科 学科長・教授 竹田 史章
 - 3) 「人工知能の学習・教育における現場適用のための一手法」
工学部 情報学科 講師 山元 翔
 - (4) ポスターセッション 15:40~17:00
・工学部教員の研究シーズ、共同研究、受託研究成果 (約 50 テーマ)
・産学官連携推進協力会会員企業・協力機関の製品紹介、研究成果紹介 (約 20 テーマ)
 - (5) 交流会 (会費制) 17:10~18:30
4. 主 催 近畿大学工学部、近畿大学次世代基盤技術研究所、
近畿大学大学院システム工学研究科、近畿大学工学部産学官連携推進協力会
5. 後 援 中国経済産業局、広島県、広島市、東広島市、呉市、福山市、
(予定)

(一社)中国経済連合会、広島商工会議所、東広島商工会議所、呉商工会議所、
 福山商工会議所、(国研)産業技術総合研究所中国センター、
 (公財)中国地域創造研究センター(一社)中国地域ニュービジネス協議会、
 (公財)ひろしま産業振興機構、(公財)広島市産業振興センター、
 (公財)くれ産業振興センター

6. 参加費 無料 (交流会は会費制)

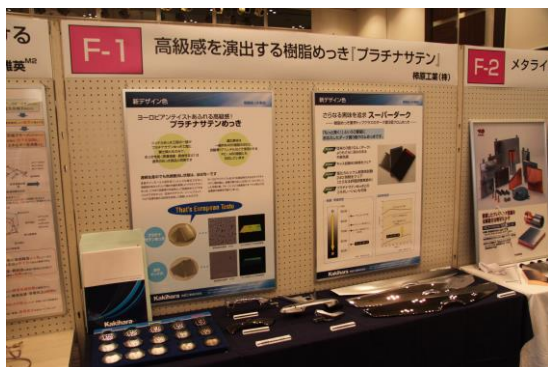
7. 来場予定者 約 250 名

< 参 考 >

「近畿大学工学部研究公開フォーラム 2017」協力会会員企業・協力機関出展一覧

(株)伊東商会	伊東商会 2017 年 事業取り組み
柿原工業(株)	魅せる鏡面 ～加飾めっき技術の紹介～
カワソーテクセル(株)	メタライズ・ブレイジング技術
中国化薬(株)	カルシウムイオン水を用いた商品開発
(株)HIVEC	炭素繊維複合材料 3D プリンターの紹介
マツダ(株)	車両防錆技術開発を革新する耐食性評価技術の開発
(株)広島銀行	広島銀行の産学官連携・ベンチャー支援への取組のご紹介
(株)もみじ銀行	もみじ銀行の産学官連携のご紹介
(独)国際協力機構(JICA)中国国際センター	地域と海外をつなぐ～JICA の中小企業海外展開支援～
(公財)ちゅうごく産業創造センター	事業概要と新産業創出研究会のご紹介
広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター、東部工業技術センター	広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター& 東部工業技術センター 保有技術・保有機器紹介
(一社)広島県発明協会	知財総合支援窓口のご紹介
(公財)ひろしま産業振興機構	(公財)ひろしま産業振興機構の支援事業
(公財)広島市産業振興センター	広島市産業振興センター技術振興部の事業概要
東広島市新産業創造センター	コラボスクエア(東広島市新産業創造センター)のご紹介
(公財)くれ産業振興センター	(公財)くれ産業振興センターのご紹介

※出展例



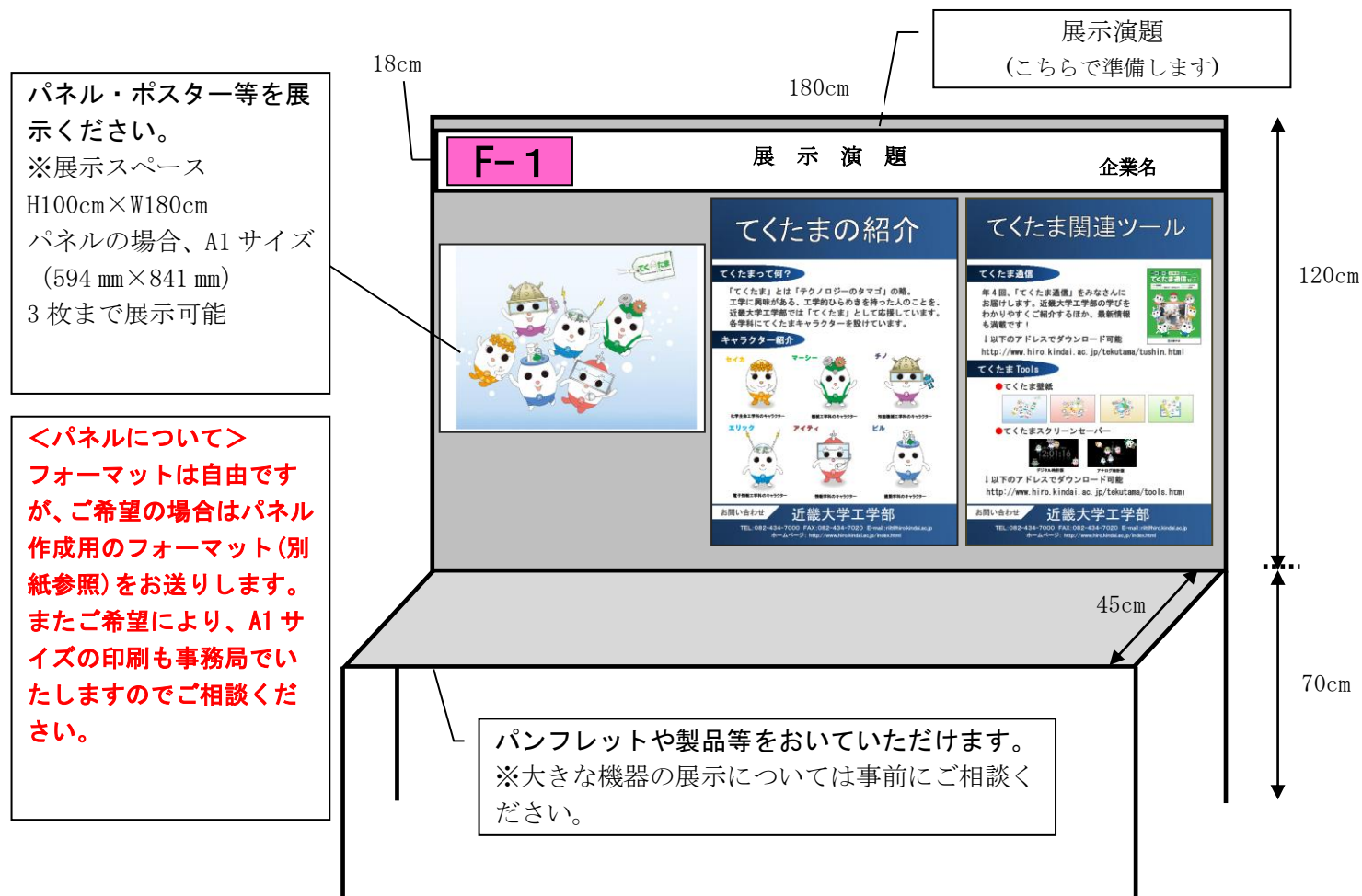
「近畿大学工学部研究公開フォーラム 2018」 出展要領

＜出展対象者＞ 近畿大学工学部産学官連携推進協力会会員・協力機関

＜募集小間数＞ 約 20 小間

＜出展料＞ 無料 ※搬入、搬出、展示は当日出展者にてお願いいたします。

＜展示方法＞ パネル、机上展示（パンフレット・製品等）



＜付属設備＞ パネルボード 1、机 1、電気（コンセント 100V 125W）
※ それ以外の配線基部は出展者でご負担ください。
※ ガス、水道は使用できません。

＜申込締切＞ 7 月 13 日（金）

＜申込方法＞ 別紙「出展申込書」にて Fax または E-mail にてお申し込み下さい。
出展者決定後、展示内容について詳細をお知らせします。
※申込締切までに展示演題名が未定の場合は展示演題名欄に「未定」とご記載いただき、8 月 3 日（金）までに別途演題をご連絡ください。

＜問合せ・申込み先＞

近畿大学次世代基盤技術研究所（担当：川尻・新田）

Tel : 082-434-7005 Fax : 082-434-7020

E-mail : riit@hiro.kindai.ac.jp